

技術で未来拓く

(230)

—産総研の挑戦—

量子ビット読み出し高速化

来のコンピュータでは計算が困難な問題を、高速で解くことができる」と期待されており、名だたるIT企業

が開発を進めている。従来のコンピュータが扱う情報の基本単位は「ビット」と呼ばれ、現代のほとんど全

位は「ビット」と呼ばれ、現代のほとんど全機を使つて絶対零度

のコンピュータで、シリコン半導体を近いの極低温まで冷や

用いて処理が行われてる。これに対して、量子コンピュータの

計算の基本単位は「量子ビット」と呼ばれ、量子ビットとそれ

を実現には、さまざまな手法が提案されており、産業技術総合研究

所（産総研）では、超置は冷凍機の外に置か

れ、両者はケーブルで結ばれている。この構成には、次の二つの問

題がある。①実用的に凍機の内部と外部を結ぶ長いケーブルが必要

で、動作速度などの性能が低下する。

これら課題の解決に、冷凍機の外に置かれて

いる制御・読み出し装置を冷凍機の中、量子ビット近傍に配置

する方式が提案されている。これを実現するには、制御・読み出し

の機能をシリコン半導体チップ上に実装し（これを集積回路と呼ぶ）、極低温で動作させる必要がある。

従来の課題

量子コンピュータの計算の基本単位は「量子ビット」と呼ばれ、量子ビットとそれ

を実現には、さまざまな手法が提案されており、産業技術総合研究

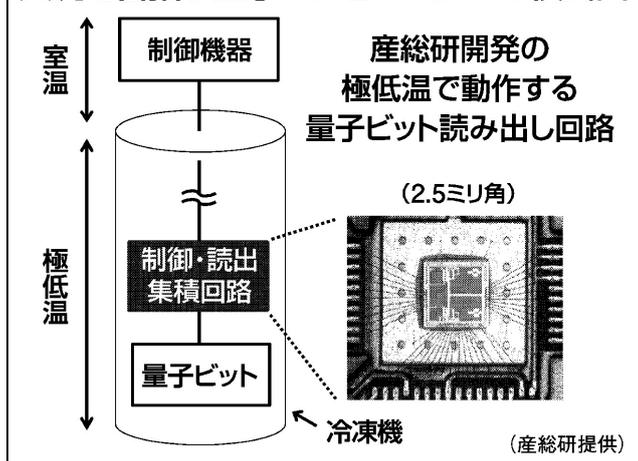
所（産総研）では、超置は冷凍機の外に置かれて

いる制御・読み出し装置を冷凍機の中、量子ビット近傍に配置

する方式が提案されている。これを実現するには、制御・読み出し

の機能をシリコン半導体チップ上に実装し（これを集積回路と呼ぶ）、極低温で動作させる必要がある。

実現を目指す量子コンピュータの模式図



(産総研提供)

これら課題の解決に、冷凍機の外に置かれて

いる制御・読み出し装置を冷凍機の中、量子ビット近傍に配置

する方式が提案されている。これを実現するには、制御・読み出し

の機能をシリコン半導体チップ上に実装し（これを集積回路と呼ぶ）、極低温で動作させる必要がある。

この集積回路は、2.5ミリ角の半導体チップで、これを冷凍機内

集積回路が必要になる量子ビット近傍で動作させることで、従来の

ように読み出し装置をして、量子コンピュータの高速化を実現した。

（木曜日に掲載）

無断転載・複写禁止 (株)日刊工業新聞社

無断転載・複写禁止 (株)日刊工業新聞社

無断転載・複写禁止 (株)日刊工業新聞社

無断転載・複写禁止 (株)日刊工業新聞社

無断転載・複写禁止 (株)日刊工業新聞社

産総研 デバイス技術研究
部門 先端集積回路研究
グループ 主任 研究員

更田 裕司



プロフィール

低消費電力をキーワードに、量子コンピュータ向けだけでなく、人工知能(AI)や各種センサー向けの半導体集積回路技術の研究に取り組んでいる。エコで高性能な集積回路の研究開発を通して、より豊かな社会の実現に貢献したい。